



PRODUCT NO.

87547-XXXX

87547-XXXXLF

CONTACT PLATING
OPTIONS

- 1 = GXT .76 μ m [30 μ "]
2 = GOLD 1.27 μ m [50 μ "]
3 = PdNi .64 μ m [25 μ "]
4 = GOLD .76 μ m [30 μ "]

NOT TOOLED

TERMINAL LOADING
OPTIONS

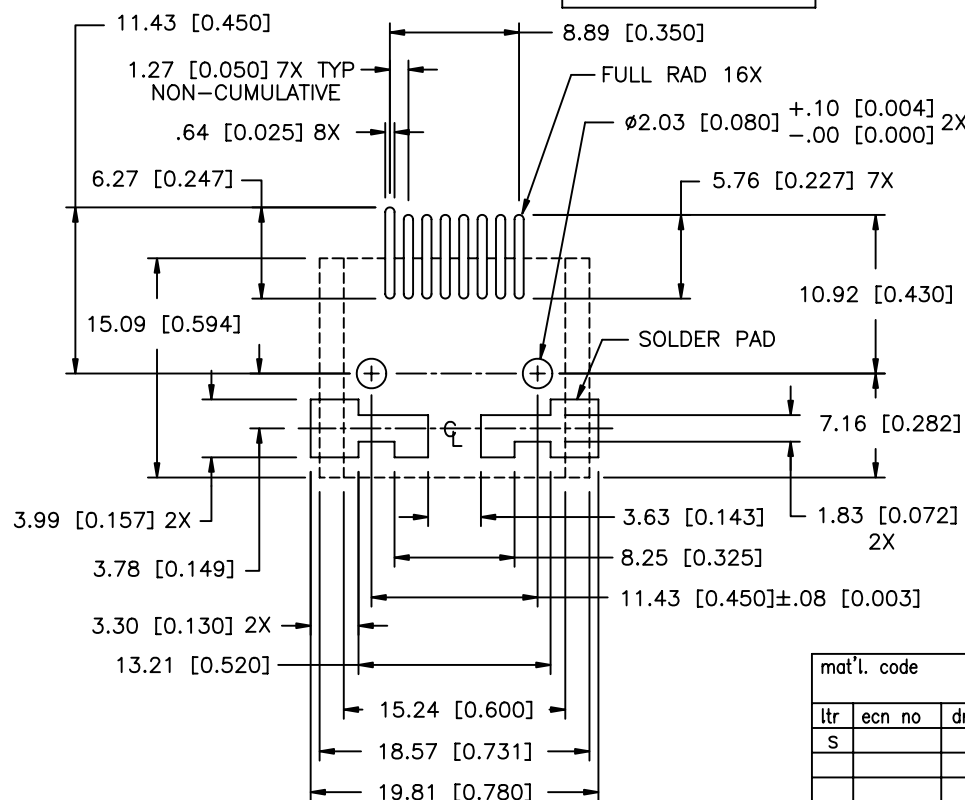
- 1 = FULLY LOADED
8 POSITION
2 = POS. 1,2,7,8
LOADED, 4 POS.
3 = POS. 3,4,5,6
LOADED, 4 POS

COLOR

- 1 = BLACK
2 = RED

PACKAGE OPTIONS

BLISTER PACKAGE (TAPE & REEL)		24" REEL
1 = LOADED FACE UP		
BLISTER PACKAGE (TAPE & REEL)		NOT TOOLED
2 = LOADED FACE DOWN		
3 = PACKAGED IN TUBES		NOT TOOLED
4 = PACKAGED IN TRAYS		
BLISTER PACKAGE (TAPE & REEL)		15" REEL
5 = LOADED FACE UP		



RECOMMENDED PC BOARD L/O

NOTES:

- 1 MATERIAL: HOUSING - THERMOPLASTIC V-0
CONTACT - PHOSPHOR BRONZE
- 2 PLATING: SOLDER TAILS - FOR 87547-XXXX : 2.54 μ m [100 μ in] MIN. TIN LEAD
OVER 2.54 μ m [100 μ in] NICKEL
FOR 87547-XXXXLF: 2 μ m [80 μ in] MIN. PURE MATTE
TIN OVER 1.27 μ m [50 μ in] MIN. NICKEL
HOLDDOWN - FOR 87547-XXXX: 2.54 μ m [100 μ in] MIN TIN LEAD
OVER 2.54 μ m [100 μ in] NICKEL
FOR 87547-XXXXLF: 2 μ m [80 μ in] MIN. PURE TIN
OVER 1.27 μ m [50 μ in] MIN. NICKEL
CONTACT AREA PLATING - SEE CHART ON SHEET 2
- ③ MAX "TOE UP" AT TIP = 0.127 [0.005]
- 4 IF LF P/N PACKAGING MEETS GS-14-920 SPECIFICATION.
- 5 THE HOUSING WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C PEAK TEMPERATURE FOR 40 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
- 6 IF LF P/N THE PRODUCT MEETS EUROPEAN UNION DIRECTIVES AND OTHER COUNTRY REGULATIONS AS DESCRIBED IN GS-22-008.
- 7 APPLY THE MYLAR ON THE P/N 87547-XXX1 WITH SUFFIX "C" FOR PICKING UP.
FOR INSTANCE 87547-4111CLF .

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X $\pm$.3/.XX $\pm$.01	projection 	title A-SMT ASSEMBLY VERT 8 POS	product family MOD JACK	code 213
S					.XX $\pm$.13/.XXX $\pm$.005				
					XXX $\pm$.051/.XXX $\pm$.0020				
				angles	0° $\pm$ 2°	MM/INCH scale 1:1	size A4	dwg no 87547	sheet 2 of
				dr	L.POTTEIGER 12/2/02				
				enr	J.KONTOS 12/2/02				
				chr	J.KONTOS 12/2/02				
				appd	J.KONTOS 12/2/02				
sheet index	revision sheet								



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.